

平成 22 年 4 月 20 日

お客様各位

東京エレクトロンデバイス株式会社
インレビウム事業部 品質保証・調達部
部長 本下 英治



TE7753PF/TE7754PF/TE7725PF 材質変更について

拝啓、貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。又、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、現在貴社にてご採用頂いております TE7753PF/TE7754PF/TE7725PF につきまして、材質変更がございます。
下記の通りご報告させていただきますので、宜しくお願ひ申し上げます。
内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

敬具

< 記 >

1. 対象型格：TE7753PF/TE7754PF/TE7725PF
2. 変更内容：リードフレーム材質の変更
【変更前】42合金
【変更後】Cu材
3. 変更理由：製造委託先における製造ライン集約による
4. 材質変更による信頼性及び品質について
品質・信頼性および製品供給におきましてご迷惑をお掛けしないよう、万全の体制で集約を実行いたします。
5. 添付資料：1)信頼性試験データ、2)成分表をご参照頂けますようお願いいたします。
評価結果に問題ございません。
なお、TE7725PF成分表のご提出につきましては、量産準備完了後の2010年7月頃を予定しておりますので、ご承知頂きますようお願いいたします。
6. 移管時期：2011年1月頃
弊社の在庫状況により、実施時期が多少前後することがございます。
詳細は、別途ご連絡させていただきます。
7. ラストオーダー：変更前の製品を購入希望の場合、2010年8月31日までにご発注頂きますよう、お願いいたします。
8. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。詳細は、別途ご連絡させていただきます。

貴社受領印欄	
日付：	_____
貴社名：	_____
部署名：	_____
ご署名：	_____ 印

東京エレクトロンデバイス株式会社
インレビウム事業部 品質保証・調達部

TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED

返却用

inrevium

TDGS25150

平成 22 年 4 月 20 日

お客様各位

東京エレクトロンデバイス株式会社
インレビウム事業部 品質保証・調達部
部長 本下 英治



TE7753PF/TE7754PF/TE7725PF 材質変更について

拝啓、貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。又、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、現在貴社にてご採用頂いております TE7753PF/TE7754PF/TE7725PF につきまして、材質変更がございます。
下記の通りご報告させていただきますので、宜しくお願ひ申し上げます。
内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

敬具

< 記 >

1. 対象型格：TE7753PF/TE7754PF/TE7725PF
2. 変更内容：リードフレーム材質の変更
【変更前】42合金
【変更後】Cu材
3. 変更理由：製造委託先における製造ライン集約による
4. 材質変更による信頼性及び品質について
品質・信頼性および製品供給におきましてご迷惑をお掛けしないよう、万全の体制で集約を実行いたします。
5. 添付資料：1)信頼性試験データ、2)成分表をご参照頂けますようお願いいたします。
評価結果に問題ございません。
なお、TE7725PF成分表のご提出につきましては、量産準備完了後の2010年7月頃を予定しておりますので、ご承知頂きますようお願いいたします。
6. 移管時期：2011年1月頃
弊社の在庫状況により、実施時期が多少前後することがございます。
詳細は、別途ご連絡させていただきます。
7. ラストオーダー：変更前の製品を購入希望の場合、2010年8月31日までにご発注頂きますよう、お願いいたします。
8. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。詳細は、別途ご連絡させていただきます。

貴社受領印欄	
日付：	_____
貴社名：	_____
部署名：	_____
ご署名：	_____ 印

東京エレクトロンデバイス株式会社
インレビウム事業部 品質保証・調達部

TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED